

# 部品実装

(極小サイズ 0402、0.4ピッチBGA対応)

協力工場 (九州一円) と連携して、お客様のニーズに柔軟に対応させていただきます。



- 大型基板実装：L寸基板 510mm×460mmまで対応
- 高密度多層板実装実績：Max60層 基板厚 Max 6.4mm
- 高密度多層板、アルミ基板の実装、BGA実装・リワーク作業なども対応
- チップサイズ 0402 対応
- アキシャル、リジアル実装機、3次元X線検査装置、外観検査装置、自動はんだ付装置など最新設備